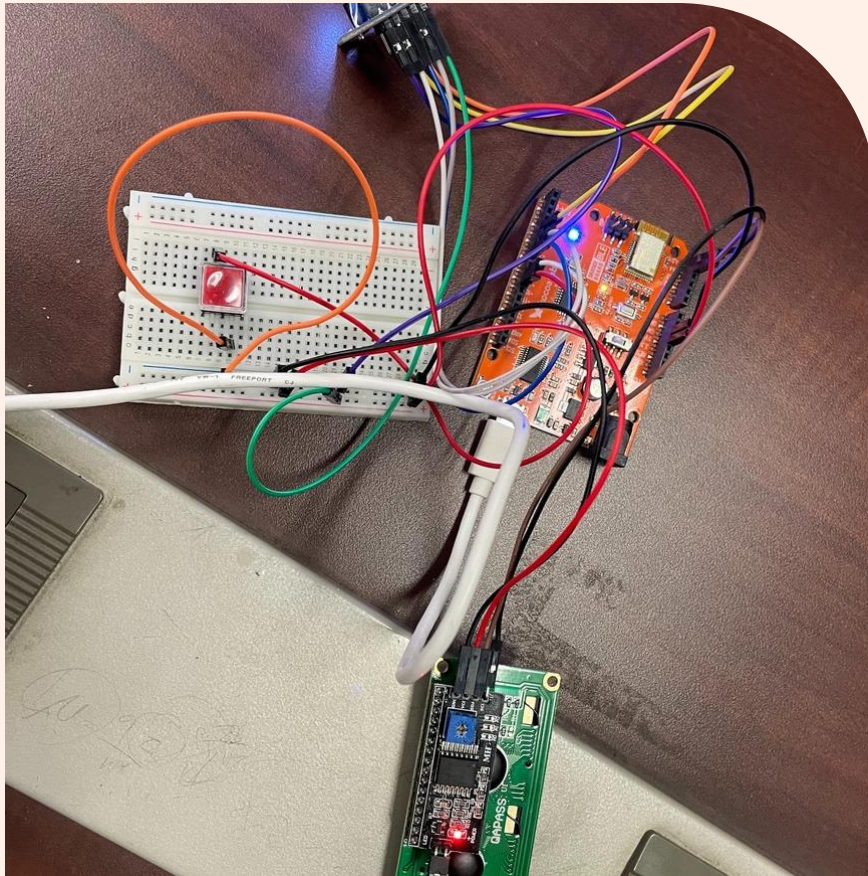
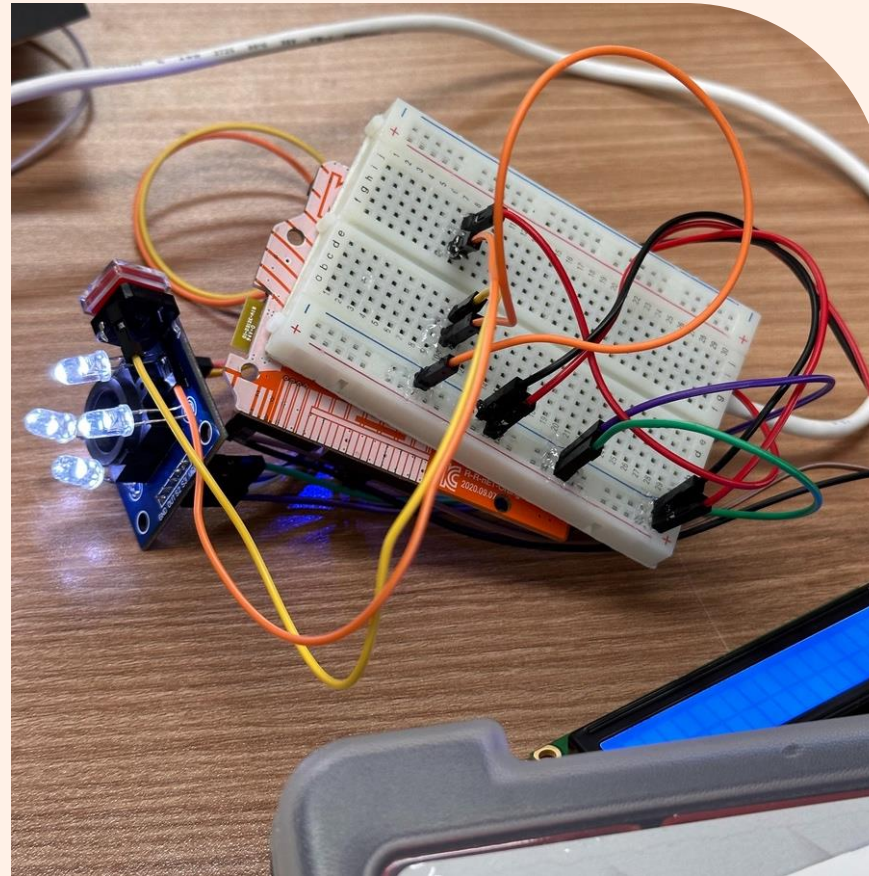


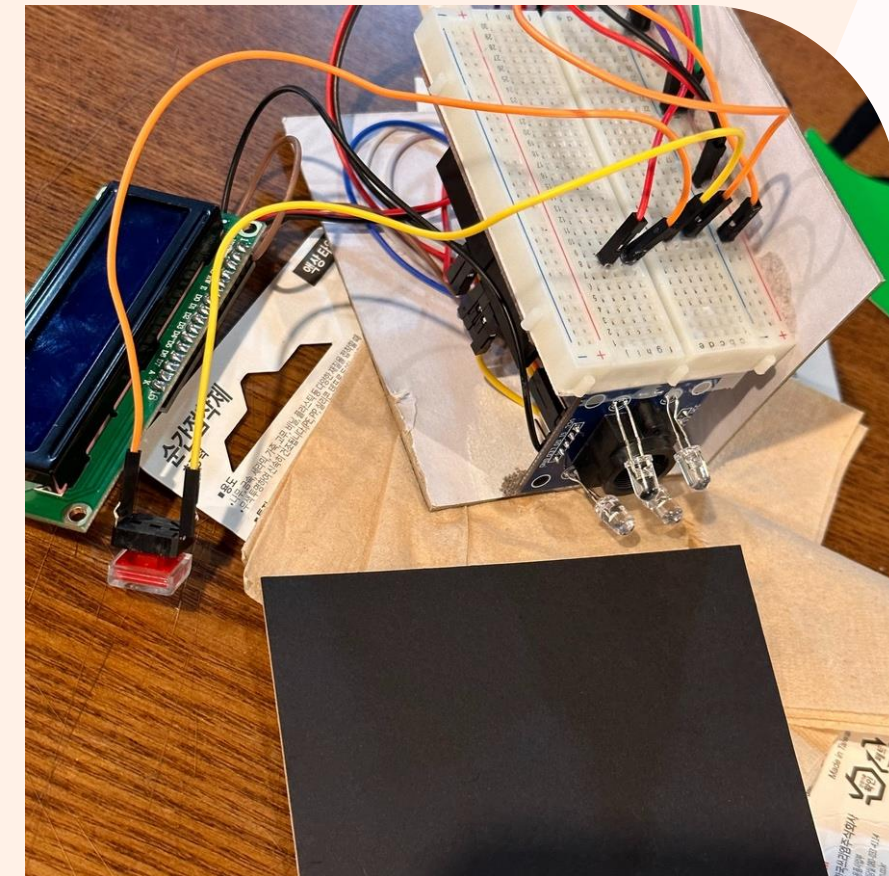
제작과정_1



회로 최종연결
모습

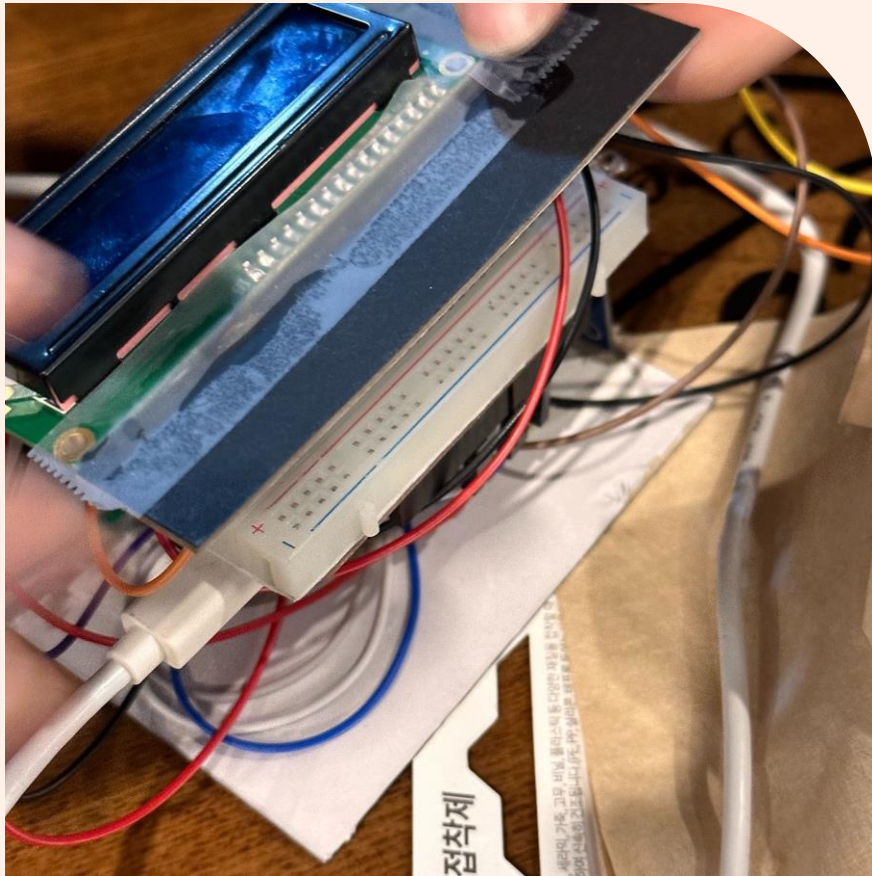


회로 메인보드와 브레드보드를
겹치게 두고 사이즈를 측정



측정한 정보를 바탕으로
외관을 만들어 접착

제작과정_2



외관 뚜껑을 덮어
주고 선들을 최종
정리



테이프와 강력접착제
를 이용하여 외관을 견
고하게 마무리



도화지와 테이프를 이
용해 외관을 꾸미고
FINDATION 로고 부착